EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

BEST AVAILABLE COPY

PUBLICATION NUMBER

05115436

PUBLICATION DATE

14-05-93

APPLICATION DATE

25-10-91

APPLICATION NUMBER

03305695

APPLICANT: OLYMPUS OPTICAL CO LTD;

INVENTOR: YAMAMOTO HIDEO;

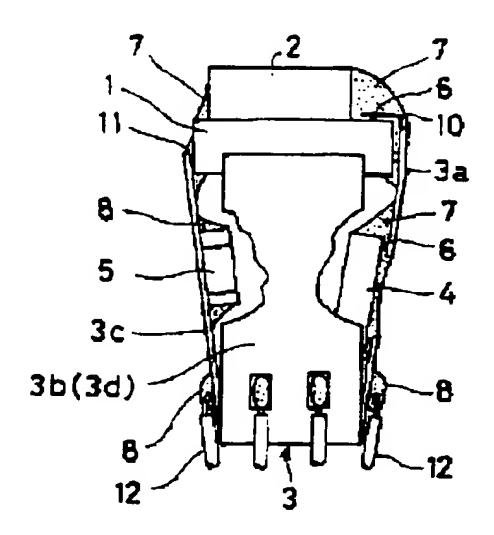
INT.CL.

: A61B 1/04 G02B 23/24 G02B 23/26

H01L 27/14 H04N 1/028

TITLE

: SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE



ABSTRACT :

PURPOSE: To provide the solid-state image pickup device which can attain high density or miniaturization by enlarging a mounting area of a flexible substrate without enlarging an external form size.

CONSTITUTION: In an expansion state, a cylindrical flexible substrate is formed by loading an IC 4 and passive parts 5 on cross-shaped substrate parts 3a, 3b, 3c and 3d, and bending them so as to be opposed along a bend part, an inner lead 10 provided in one end of the substrate part 3a is stuck to a pad part of a solid-state image pickup element 1 in which a transparent member 2 is stuck to a photodetecting area, and one end of other substrate parts 3b, 3c and 3d is stuck to the face of the solid-state image pickup element 1 with an adhesive agent 11.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-115436

(43)公開日 平成5年(1993)5月14日

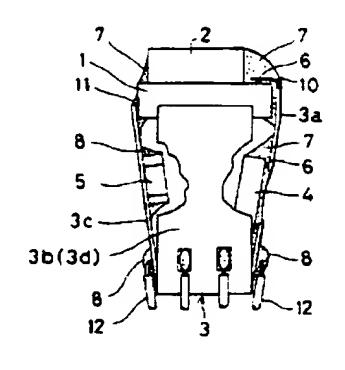
(51) Int.Cl. ⁵ A 6 1 B G 0 2 B	1/04 23/24 23/26	識別記号 3 7 2 B C	庁内整理番号 7831-1C 7132-2K 7132-2K	j Ŧ	技術表示簡	一 所
HOIL	27/14		7210 - 1M	H01L 審査請求 未請求	27/14 D 請求項の数 4 (全 4 頁) 最終頁に続く	<
(21)出顯番星	}	待顧平3-305695		(71)出願人	000000376	
(22)出願日		平成3年(1991)10月25日			オリンパス光学工業株式会社 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号	
				(72) 発明者	育木 洋信 東京都北公区場与公の下口の東の日	
					東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業株式会社内	J
				(72)発明者	西村 芳郎	
					東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業株式会社内	J
				(72) 発 明者	山本 秀男	
					東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリ	J
					ンパス光学工業株式会社内	
				(74)代理人	弁理士 最上 健治 -	

(54) 【発明の名称】 固体操像装置

(57)【要約】

【目的】 外形サイズを大きくせずに可撓性基板の実装面積を拡大できるようにして、高密度化又は小型化を達成し得るようにした固体操像装置を提供する。

【構成】 展開状態では十字状をなす基板部3a,3b,3c,3dにIC4,受動部品5を搭載し、折り曲げ部9に沿って対向するように折り曲げて簡状の可撓性基板を形成し、基板部3aの一端に設けられているインナーリード10を、受光領域に透明部材2を接着した固体撮像素子1のパッド部に接着し、他の基板部3b,3c,3dの一端を固体撮像素子1の側面に接着剤11で接着する。



1:個体操像素子 2:週時報材 3:可提性基板 4:|C 5:受動部品 6:受助部電電 7:対サンプ 10:付着別 11:接着 12:リード 12:リード I

【特許請求の範囲】

برين

【請求項1】 固体撮像素子の一側を可撓性基板に突起 電極を介して電気的に接続された状態で実装した固体機 像装置において、前記可撓性基板は複数個の折り曲げ部 を有し、筒状に構成されていることを特徴とする固体撮 儉装置。

【請求項2】 前記筒状可撓性基板には、固体攝像素子 の周辺回路を構成する半導体素子及び受動部品が搭載さ れていることを特徴とする請求項1記載の固体攝像装 置。

【請求項3】 前記筒状可撓性基板には、固体攝像素子 の駆動電圧調整用の電子回路部品が搭載されていること を特徴とする請求項1又は2記載の固体損像装置。

【請求項4】 前記筒状可撓性基板には、表面に外部リ ード用電極を増えていることを特徴とする請求項1~3 のいずれか1項に記載の固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、電子内視鏡の先端部 等の減小部分に配置される超小型撮像手段として用いる。 れる固体機像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、CCD、SIT、CMDなどの固 体撤像素子からなる固体撮像装置を撮像手段として用い た電子内視鏡が種々提案されている。この電子内視鏡に 用いられる固体機像装置は、内視鏡の先端部に組み込ま れているが、その先端部の外径は患者の苦痛を和らげる ためできるだけ細くする必要がある。そのため固体機像 装置をいかに小型化するかが重要な課題となっている。

は、固体機像素子に突起電極を介して接続された可撓性 基板をひ字型に折り曲げた構成の固体撮像装置が提案さ れている。図5は、その固体撮像装置の側面図で、図6 は可撓性基板の展開図を示している。図において、101 は固体操像素子で、受光面の片側にパッド部を備えてお り、受光領域にはカラーフィルター等の透明部材102 が 透明接着剤で接着されている。そして固体機像素子101 の周辺回路を構成する [C103 や受動部品104 を裏面に 実装したTAB(テープオートメイティッドポンディン グ)基板などの可撓性基板105 のインナーリード部106 を、突起電極107 を介して固体撮像素子101 のパッド部 にポンディングする。次いで該基板105 を固体機像素子 101 の受光面とは反対方向に折り曲げ、透明部材102 の 周辺部及び I C 103 の実装部分等を封止樹脂108 で封止 を行い、更に基板105 を折り曲げ部109 でじ字状に折り 曲げて、その端部を固体撮像素子101 の側面に接着剤11 0 で接着して固体振像装置を構成している。なお図にお いて、111 は基板105 の表面にハンダ112 で取り付けら れた外部リード線である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、単にU 字状に折り由げた可撓性基板を備えた上記従来の固体撮 像装置においては、可撓性基板の面積が少ないため、固 体撮像素子の周辺回路用の電子部品などの実装スペース が充分とれず、固体撮像装置の小型化に限界があるとい う問題を有している。

【0005】本発明は、従来の固体撮像装置における上 記問題点を解消するためになされたもので、外形サイズ を大きくせずに可撓性基板の面積を拡大できるようにし 10 て、高密度化又は小型化を達成し得る固体機像装置を提 供することを目的とする。

 $\{0006\}$

【課題を解決するための手段及び作用】上記問題点を解 決するため、本発明は、固体撮像素子の一側を可撓性基 板に突起電極を介して電気的に接続された状態で実装し た固体撮像装置において、前記可撓性基板は複数個の折 り曲げ部を有し、筒状に構成するものである。

【0007】このように可撓性基板を商状に構成するこ とにより、外形サイズを大きくせずに電子部品等の実装 スペースを広くすることができ、従来のものに比べ高密 度化又は小型化が達成できる。特に電子内視鏡への適用 において、先端部の微細化を図ることの可能な固体摄像 装置を実現することができる。

[0008]

【実施例】次に実施例について説明する。図1は、本発 明に係る固体攝像装置の第1実施例を一部切り欠いて示 す側面図であり、図2は、可撓性基板の展開図である。 図において、1は固体撮像素子で、その受光面の片側に はパッド部を設けており、受光領域には保護ガラス。カ 【0003】従来、例えば特顯平3-77964号に 30 ラーフィルター等のガラス又は透明樹脂からなる透明部 材2が透明接着剤で接着されている。3はTAB基板な どの可撓性基板で、図2に示すように、展開した状態で は十字状をなすように形成されている。すなわち、基部 3mから上下左右方向に矩形状基板部3a.3b.3 c. 3dがそれぞれ突出するように一体的に設けられて おり、そして基板部3a, 3b, 3c. 3dの裏面側に は、それぞれ固体機像素子1の周辺回路を構成するIC 4及び受動部品5が搭載されている。「C1は例えば突 起電極6を介してフェイスダウンポンディングされ、封 40 止樹脂7で封止された状態で搭載され、受動部品5は八 ンダ8により取り付けられている。

> 【0009】このようにIC1や受動部品5を搭載した 基板部3a、3b、3c、3dは、基部3xの折り曲げ 部9でそれぞれ対向するように折り曲げられて筒状に形 成され、基板部3aの端部に設けられているインナーリ ード10を固体機像素子1のパッド部に突起電極6を介し て接続し、他の基板部3b.3c.3dの端部は、接着 剤11で固体操像素子1の側面に接着固定する。そして透 明部材2の周辺部及び固体撮像素子1と基板3のインナ 50 ーリード10との接続部分を、封止樹脂でで封止し、固体

-256-

3

機像装置を構成する。なお前記可撓性基板3の各基板部の基部外表面には、複数のリード線12がハンダ8で接続されるようになっている。

【0010】この実施例によれば、可撓性基板3のうち、基板部3b及び3dが従来のものに比べ実装スペースとして増加しており、より高密度実装が可能となっている。例えば、固体撮像素子を適切に駆動するために必要な駆動電圧(サブストレート電圧、アウトブット・ゲート電圧など)の大きさを調整するための電子部品及び電子回路を設けることができる。なお上記実施例におい10て「C4は、ワイヤーボンディングで接続されてもよいことは勿論である。

【0011】図3は、本発明の第2実施例の一部を切り 欠いて示す側面図で、図4は、その可撓性基板の展開図 であり、図1、2に示した第1実施例と同一又は対応する部材には同一符号を付して示している。この実施例に おける可撓性基板21は、図4に示すように、展開した状態では、台形状基板部21a、21b、21c、21dを扇形状に一体的に形成した形状を備えており、その相互境界部を折り曲げ部22として折り曲げることにより、筒状をな 20 すように構成したものである。

【0012】このような構成の可撓性基板21の各基板部の裏面に、同様にIC4及び受動部品3を搭載し、折り曲げ部22に沿って折り曲げ、基板部21aの一端に形成されているインナーリード10を固体撮像素子1のパッド部に接続し、各基板部21b、21c、21dの端部をそれぞれ固体撮像素子1の側面に接着剤11で固定し、固体撮像装置を構成する。

【0013】この実施例では、可撓性基板を構成している各基板部が連接しているので、裏面の配線パターンが 30引き回し易いという特徴を備えている。なおこの実施例における可撓性基板は折り曲げ部に沿って折り曲げず

に、全体を円筒状に丸めて構成することも可能である。 【0014】

【発明の効果】以上実施例に基づいて説明したように、本発明によれば、従来のものに比べ可撓性基板の実装面積を広くとれるので、同一外形サイズでより多くの電子回路部品の実装が可能となり機能の向上を図ることができる。また同一機能であれば、より小型化が達成でき、特に電子内視鏡に適用した場合、先端部の細径化を図ることができる。

0 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る固体撮像装置の第1実施例を一部 切り欠いて示す側面図である。

【図2】第1実施例の可撓性基板を展開して示す図である。

【図3】第2実施例を一部切り欠いて示す側面図である。

【図4】第2実施例の可撓性基板を展開して示す図である。

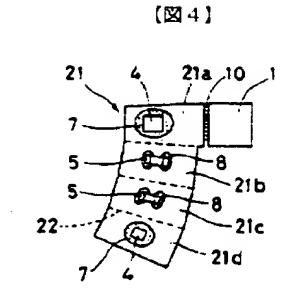
【図 5】従来の固体機像装置の構成例を示す側面図であり、る。

【図6】従来例の可撓性基板を展開して示す図である。 【符号の説明】

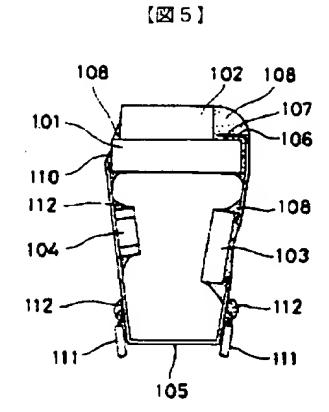
- 1 固体摄像素子
- 2 透明部材
- 3 可撓性基板
- 3 a. 3 b. 3 c. 3 d 基板部
- 4 I C
- 5 受動部品
- 6 突起電極
- 7 封止樹脂10 インナーリード

[図1] 【図2】 【図3】 1 :固体操像素子 :透明部材 :可挠性基板 : | C 品組織受: 突起電腦 :對止樹脂 3с コハンダ 3c-10 :インナー リード 21c-3b(3d) 11 :接着飛 21b(21d) 12 : リード級 3x : 基部 3 g, 3 b , 3 c , 3 d : 燕板部 9:折り曲げ銛 21:可染性基板 (4)

特開平5-115436



21 a , 21b , 21 c , 21d : 基板部 22 : 折り曲げ部



104 105 103 101

[図6]

フロントページの続き

H 0 4 N 1/028

(51) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号 9070-5C FΙ

技術表示箇所

—258—